拡散実験用2.45GHz ECRイオン源の動作特性

東條栄喜、片山一郎、川上宏金、鄭 淳讃、小柳津充広、石山博恒、 榎本一志、宮武宇也、渡辺 裕 高エネルギー加速器研究機構 〒305-0801 茨城県つくば市大穂1-1

概要

固体内の拡散実験装置に使用する目的で、平坦な軸方 向磁界型の小型軽量ECRイオン源を製作し、照射試料に適 合したビーム取り出し特性の改善を進めてきた。試料に 照射して表面変位を均一にし、かつスパッタ効率を高め るイオン源の動作条件・ビーム引き出し条件を探索した。 その概略を報告する。

1 まえがき

固体内の拡散実験用装置[1]に組み込む目的で2.45GHz ECRイオン源を設計製作し、そのビーム取り出し特性の改 善を進めてきた[2][3]。このイオン源はRIビームの照射 を受けた薄膜状試料にスパッタエッチングを行い、その エッチング量と残留放射能を測定して固体内拡散の実験 研究を行うためのスパッタビーム源として用いられるも のである。

イオン源の動作パラメーターとしては、数keV-15keV 前後のビームエネルギー、10⁻⁷-10⁻⁶Torr台の高真空環境 で1mA程度のビームを φ 8以下の小スポットで試料に照射 し、均一なスパッタエッチングの実現を目標としている。 イオン源本体を製作したのちは、薄膜試料に照射して、 ビームによる試料表面のスパッタ効率の向上と一様性の 実現を目標にして、ビーム引出特性の改善を進めてきた。 その過程で取り組んだ課題としては、試料の大きさに見 合うビームスポットの縮小(ビーム電流密度の増加)と、 5kV前後の比較的低い電圧領域と15kV前後の高電圧領域で の照射条件の適正化、プラズマと取り出しビームの長時 間安定化を図ったことである。このイオン源を組み込ん で、試料のRIビーム照射・エッチング・変位測定・残留 放射能測定を繰り返すシステムが構成される。

2 イオン源の構造と磁界構成

このイオン源本体の特徴としては第一に、円筒状の永 久磁石・ヨークにより外形 φ140×150程度の小型形状で、 平坦な軸方向ECR磁界を実現してイオン化する方式をとっ ていることである。1価イオン用なので、径方向の6極磁 界は用いず、軸方向磁界を平坦にすることで取り出しビ ームの拡散要因を減らすようにした[4]。第二に、RF窓を プラズマ室軸と垂直な位置に設置しているので、プラズ マ電子の直撃による損傷の恐れがなく、ビーム軸上にRF 窓がある場合に比べて、プラズマ及び取り出しビームの 短時間・長時間安定性も大変良い。RF導入部はWRJ-2/WRJ -3の放熱板付きテーパ管を経て厚さ16mmの矩形偏平導波 管を φ78×110のプラズマ室円筒に結合している。偏平管 とプラズマ室円筒を直角に結合した部分がRF結合器とし て機能し、TE10/TE11モード変換を実現している。簡潔化 のため、ショートプランジャーを省略した。軸方向磁界 の平坦長は約80mmで、平坦度は±1.5%以内に収まった。

図1はRF導入部・イオン源本体とアインツェルレンズを 結合した断面図である。



図1 イオン源の構造断面

3 ビーム取出し特性

照射試料の材質に応じて、その表面を効率よくスパッ タできるように、ビーム取り出し電圧が8kV以下の場合と、 15kV前後で用いる場合に分けて、いずれの場合も照射ビ ームが φ 8以内のスポットで0.5~1.2mAの範囲で均等に 照射できることを目標にした。前者の領域では通常の2極 構成 (プラズマ電極と引き出し電極)で問題ないことが 分かったが、後者の領域では同一焦点に必要なビーム値 が得られなかったので、3極構成にした。

3.1 低電圧領域の取り出し

図2に8kV以下で用いる場合の、イオン源本体とあわせ た引き出し部の断面を示した。ビームの照射スポットを φ7~8以内にできる、ビーム取り出し電圧の有効動作範 囲を探した。その結果、引出側の動作圧力を10⁻⁷Torr台 の前半で動作させれば、微少なガス流量でも数kVで1mA前 後のビームが得られることが分かった。10⁻⁶ Torr台にも ビーム量の増加する動作領域があるが、ビームスポット は増大する。レンズの口径は当初、ビームの均一性を重 視して大口径(φ46/70/46)にしたが、ビームスポットが 広がりすぎるので等口径に縮小(φ46/46/46)した結果、 取出し電圧2kV以下は交換前と大差ないが、3kV以上では φ7のスポット内での収束効果とビーム値が明らかに増加 した。図3 はその測定結果である。引出し電極電圧はす ベて-2.5kVに固定して印加した。8kV以上では全ビーム値 は増えるが、 67のスポット分は減少し、全成分を有効に 絞りきれない。

なおテストスタンドでは、図2 に示したアインツェル レンズ (イオン源と一体化)の下流にもう一組のアイン ツェルレンズ (口径 φ 38)を装着しているが、殆ど使用 せず、図示した引出電極とレンズだけで収束可能であっ た。



図2 2極型のビーム取り出し構造



3.2 高電圧領域の取り出し

多成分物質のスパッタリングの場合、試料のスパッタ 効率は、照射ビームが軽粒子よりも重粒子ほど向上し、 また同一粒子ビームの場合はエネルギーを数10keVまでの 範囲で高くした方が増加する[5]。

そこで引き出し電圧を15kV前後に引き上げて使う場合も 想定し、前述の2極型でビーム取り出しを試みたが、同 一物点での収束性が低下し、同一スポットのビーム値も 低下したので、引き出し部を補助電極付きの3極構成に して取り出した。その構造と典型動作例が図4,5である。 この方式ではP. Spadtke ほか[6], R. Leroy ほか[7]の 報告を参考にして電極間隔と口径その他を決めた。いず れもECRイオン源に於いて、1-2mAのビームを10~20kVの 引出し電圧領域で細い平行ビーム取り出しを目標にして いるので、ほぼ同じ動作条件である。

図5の測定ではビーム電力の増加に見合う、ファラデイ ・カップの放熱処理が不十分なため、10kV以上でのビー ム値は正確に測れなかった。ビーム値の増加に関しては まだ最適化の余地がある。なおこの場合の取り出しビー ムは10kVを境にして、 68のスポット内に収まるビーム成



4 試料プレート(CaF2)への照射

図6はCaF2の試料円板に8keVのArビームを1.1mA,スポ ット径 φ7で約20分間照射(パルス幅25ms,繰り返し20pps) したときの、スポット内側と周縁部をレーザー変位計で 測定したスパッター深さと、その3次元合成のグラフの 例である。ビームスポットの中心部については±1.5µm 程度の起伏、周縁部では約4µmの段差がついており、ス ポット内では照射前の起伏と同程度の一様さになってい る。このときの引出側の動作真空度は4×10⁻⁷ Torrであ った。

図7は同じくCaF2の試料円板に15keVのArビームを0.9m A,スポット径 Ø 8で5分間照射(パルス幅10ms,繰り返し50 pps)した時の周縁部と内側の変位を示す。この場合のス パッタによる段差は1.09μmであった。同一ビーム電流 ・同一照射面積・同一照射時間に換算すると、8keVの場 合の約7倍のスパッタ量になる。これは数10kV以下の範 囲では、照射エネルギーの高い方がスパッタ効率が上が るという、これまでの報告例[5]と一致する結果である。

なお15keVの照射で、パルスビームを(10ms, 50pps)から

(25ms, 20pps)に変更したところ(デューテイは50%で同一 値)、スパッタ変位量は約2.4 倍になった。パルス幅の延 長でスパッタ効率は上がったが、どこまで比例的に増せ るかは未詳である。DCビーム(100%デューテイ)の照射も 試みたが、試料の周りの真空環境で照射効果が変わりや すい。





図6 8kV, 1.1mA のArビームによる照射変形

7 D7 M2

図7 15kV, 0.9mAのArビームによる照射変形

5. まとめ

固体内の拡散実験装置で、スパッタエッチングに適合 した小型軽量で動作が安定なECRイオン源を製作し、でき るだけ一様で平行なビーム取り出しを行い、スパッタ効 率を上げることを目標に開発を進めてきた。

現在、CaF2試料については、数分間のパルス照射で1-2 μmのスパッタ変位ができるようになった。今後の課題と しては、ビームスポット内の中心部と周辺部の、より均 ーなスパッタ動作の実現、10⁻⁷Torr台前半での真空動作 環境の改善、多種の試料への適応性などの問題が残って いる。また誘電体試料種の場合、照射による試料表面の 荷電蓄積が無視できない場合の対策も課題になるかも知 れない。

本イオン源のRF導入部とレンズの改造に関しては、当機 構・工作センターの小林勝治氏、寺島眞一氏に多大なご 協力を戴いた。また照射試料CaF2の表面測定には同セン ターの渡辺勇一氏、(株) KEYENCE社の倉元康次氏のご協 力を戴いた。併せて感謝申し上げる。

参考文献

[1] 片山他:京大原子炉実験所研究会報告,KURRI-KR-60, 1-2, 2000.

[2] 東條他:第12回粒子線の先端的応用技術に関するシンポジウム(BEAMS 2001)報告集, 17-20, 2001.

[3] 東條他:第1回21世紀連合シンポジウム論文集,427 -429,2002.

[4] T. Taylor and J.F. Mouris : Nucl. Instr. and Meth. A336, 1-5, 1993.

[5] G.Bets and G.K. Wehner: Sputtering by Particle Bombardment II, edited by R. Behrisch, 58-59; Springer-Verlag, 1983.

[6] P. Spadtke et al. : Rev. Sci. Instrum. 65, 1431-1434, 1994.
[7] R. Leroy et al. : Rev. Sci. Instrum. 67, 1350-1352, 1996.